PASJ2018 THP110

TIG 溶接を用いた銅製超高真空ダクトの製作

FABRICATION OF ULTRA HIGH VACUUM COPPER DUCT USING TIG WELDING

牛谷 唯人[#], 山本 将博, 谷本 育律, 舟橋 義聖, 東 憲男, 井上 均, 文珠四郎 秀昭 Yuito Ushitani[#], Masahiro Yamamoto, Yasunori Tanimoto, Yoshisato Funahashi, Norio Higashi,

itani", Masaniro Yamamoto, Yasunori Tanimoto, Yosnisato Funanashi, Norio Higa

Hitoshi Inoue, Hideaki Monjushiro

High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba, japan

Abstract

The next-generation light source plan (KEK-LS), which is under consideration at KEK, plans to apply NEG coating to the inner surface of the duct for almost all sections. We adopt silver-containing oxygen-free copper (AgOFC) which can realize a softening temperature of 350 °C, as a vacuum duct material in order to activate the coated NEG film. This paper summarizes the development of TIG welding technology for pure copper. Various conditions for good TIG welding with respect to phosphorus deoxidized copper and oxygen free copper were investigated and the evaluations were carried out by temperature distribution measurement at the time of welding by radiation thermometer, cross section observation by SEM, composition analysis by EDS, the ultra high vacuum test of copper ducts by TIG welding.

1. はじめに

KEK にて検討が進められている次期光源加速器計画 (KEK-LS)[1]では全周のダクト内面に NEG コーティング (Non-Evaporable Getter coating)を施す計画となっている。 ダクトの外周部は放射光が高いエネルギー密度で照射 されることから冷却の点で熱伝導性の優れた材料を使う ことが必須条件であり、またコーティングされた NEG 膜を 活性化するために最低でも 250℃程度までの加熱に耐 えうる材料であることが求められることから、熱伝導率は 無酸素銅と同等で軟化温度 300℃以上が実現できる銀 入り無酸素銅(AgOFC)を真空ダクト材料として採用する。 一方で、銅の接合についてはロウ付けや電子ビーム溶 接が一般的であるが、実際の複雑な長尺ダクトを製作す るには銅材料同士を TIG 溶接により接合する技術が不 可欠であることからその技術開発を行った。

一般的に銅は難溶接材であり、TIG 溶接の際は材質 の熱伝導の高さから電流を上げる必要がある。電流の上 げ過ぎによる溶融防止のため高低差のある電流を一定 間隔で流すパルス溶接を採用、再現性のためにトーチ を固定してターンテーブルを回転し、酸化防止のために パイプ内部は不活性ガスを流して裏波溶接を行った。溶 接試験を通して溶接時の温度管理が溶接の成否を決め る重要な要素であることが分かり、溶接時の銅管温度を 放射温度計での計測を試みた。溶接部の評価は、断面 の SEM 観察および EDS 分析を用い、真空評価として He リークテスト、ベーキング後の到達圧力、ヒートサイク ルおよび残留ガス分析を行った。これらの結果および考 察について以下にまとめる。

2. 溶接試験

2.1 溶接方法と使用機械

ー般的に銅は熱の逃げ易さやブローホール、割れの 発生のし易さから難溶接材とされている。熱伝導率が炭 素鋼と比べ約 8 倍以上高いため、局部的に加熱され難 く、充分な溶け込みを得られ辛い。しかし溶接条件を上 げ過ぎても溶け落ちや割れ、ブローホール発生の原因 になる。それらを踏まえた条件設定と溶接技術の両方 揃ってなければ良好な銅の溶接を行う事は出来ない。

今回の AgOFC 管突合せ溶接では溶棒を使用せず、 溶接トーチを冶具で固定しターンテーブルを用いて銅パ イプを一定速度で回転させる半自動の溶接方法を採用 した。この方法は溶接操作がターンテーブル回転の ON/OFF とトーチの ON/OFF だけと容易であり、SUS パ イプ突合せ溶接の経験から再現性の高い方法である。 溶接機には Panasonic YC-300BP4 を使用した。

溶接の際はパルス溶接を採用した。通常の TIG 溶接 は直流電流を一定に流すのに対し、パルス溶接は大き い直流電流と小さい直流電流を一定周期で流す方法で ある。これは溶融防止と良好な裏波ビードを出すのが狙 いである。パルス溶接の概略を Figure 1 に示す。また、 管内部の酸化防止のために管端から冶具を用いてパイ プ内部にアルゴンガスを供給し、反対側には丸めたアル ミホイルを詰めている。溶接風景を Figure 2 に示す。



Figure 1: Outline of pulse welding.

[#] ushitani@post.kek.jp

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 THP110



Figure 2: Welding landscape.

2.2 溶接条件

AgOFC 管は高価な材料のため、最初の条件出しの溶 接試験は市販のリン脱酸銅管(C1220T)を用いた。管の 長さは 50 mm と 100 mm の 2 種類のテストピースを用意 した。今回使用した AgOFC 管は SH カッパープロダクツ (現在は日立金属商事)にて製造し、組成として 0.03%の 銀が含まれている。管の太さは文献[1]の KEK-LS CDR に倣い外径 ϕ 28 mm、内径 ϕ 25 mm の管を採用した。

TIG 溶接の判定基準は管内部に出来る裏波ビードで 判断を行う。判定基準は以下の二点で両方満たして良 好(〇)、どちらか一点だけなら良(Δ)、どちらも満たしてな ければ不良(×)とする。

- 全周均一に裏波ビードが出ている
- 裏波ビードの盛り上がりは 0.3mm 以内

2.2.1 材質: C1220T、長さ: 100mm

溶接条件表をTable1に示す。If(初期電流)、Ta(予熱 時間)、Ia(溶接電流)、Ib(パルス電流)、f(周波数)、F(周 速)、Tb(溶接時間)はFigure 1 に示すパラメーターである。 1回目の試験はパルス無しの溶接をSUSのTIG溶接す る際の周速で試みたが、熱が集中し過ぎて穴が空き、パ ルス溶接は必須である結果となった。2 回目以降から周 速を徐々に上げていき、最終的に 257.3mm/min で安定 した。これはパイプ1周に約20秒かかる計算であり、SUS の溶接条件と比べて約2倍の周速となった。3回目の試 験以降から初期電流を利用した予熱時間という項目を 追加した。初期電流とは溶接前に主にアーク確認のため に流す電流の事であり、これを母材の予熱に利用して良 好な溶け込みと溶接熱の拡散を防ぐ事を目的としている。 7回目の試験以降から溶接時間の項目を追加し、より詳 細に条件設定を行うようにし、9回目の試験で良好な裏 波ビードを得られる事ができた。

I a	Table 1: Welding Condition Table (C12201, L=100 mm)							
#	If	Ta	Ia	Ib	f	F	Tb	判
	(A)	(秒)	(A)	(A)	(Hz)	(mm/min)	(秒)	定
1	50		130			121.8		\times
2	40		130	40	2.0	204.5		\times
3	50	20	130	40	3.0	204.5		\times
4	60	25	130	50	3.0	201.3		\times
5	70	25	130	50	3.5	238.5		\times
6	75	25	130	45	3.5	238.5		Х
7	80	25	130	40	3.5	238.5	30	\times
8	80	30	130	40	3.5	238.5	40	\triangle
9	80	30	130	38	3.5	257.3	40	\bigcirc

2.2.2 材質: C1220T、長さ: 50mm

溶接条件表を Table 2 に示す。アルゴン排出側をアル ミホイルから冶具に変更し 1 回目の試験を行ったが、ア ルゴンの排気量が想定より少なく内部圧力が上昇し内側 から破裂した。さらに管の長さが半分になった事でアル ゴン供給冶具が熱源に近くなりプラスチック箇所が融解 した。2 回目の試験以降からはアルゴン供給冶具を全て 金属製の物に作り直し、排出側もアルミホイルに戻して 試験を行った。5 回目の試験で良好な裏波ビードを得ら れたが、終わり際のビード幅が大きくなり少し不格好と なってしまった。7 回目の試験で5 回目の時より良好な裏 波ビードを得られた。長さ 100mm の試験と比べ、体積の 増加に比例し電流値も増加する傾向となった。

Table 2: Welding	Condition Table (C1220T, L=50 mm)
U U		. / /

#	If	Та	Ia	Ib	f	F	Tb	判
	(A)	(秒)	(A)	(A)	(Hz)	(mm/min)	(秒)	定
1	80	30	130	36	3.5	257.3	40	\times
2	80	25	130	36	3.5	257.3	40	\times
3	80	25	130	36	3.5	257.3	40	\times
4	80	20	140	40	4.0	257.3	40	\triangle
5	90	20	140	40	4.0	257.3	45	\bigcirc
6	100	20	140	40	4.0	257.3	40	\triangle
7	90	20	145	40	4.0	257.3	45	\bigcirc

2.2.3 材質: AgOFC、長さ: 50mm

溶接条件表を Table 3 に示す。3 回目の試験以降から 条件を変えずに試験を行い、7 回目を除いた 5 本全ての テストピースに良好な裏波ビードを得られることができた。 7 回目の試験は6 回目の試験後 10 分以内に試験を行っ た。そのためターンテーブルに前回の熱が残っており、 裏波ビードが大きくなったと思われる。8 回目の試験では 7 回目の試験後 30 分以上時間を空けてターンテーブル が常温に戻ったことを確認してから試験を行い、良好な 裏波ビードを得られた。これらの結果から再現性の高さ を確認する事ができた。C1220 の溶接条件と比べると AgOFC の方が電流値が大きい傾向にある。熱伝導率が C1220T の約 15%高く、熱が逃げ易いためと思われる。 5,6,8 回目のテストピースを Figure 3 に示す。

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 THP110

#	If	Та	Ia	Ib	F	F	Tb	判
	(A)	(秒)	(A)	(A)	(Hz)	(mm/min)	(秒)	定
1	90	20	140	40	4.0	257.3	45	\times
2	100	20	150	50	4.0	257.3	45	\triangle
3	100	25	155	45	4.0	257.3	45	\bigcirc
4	100	25	155	45	4.0	257.3	45	\bigcirc
5	100	25	155	45	4.0	257.3	45	\bigcirc
6	100	25	155	45	4.0	257.3	45	\bigcirc
7	100	25	155	45	4.0	257.3	45	Δ
8	100	25	155	45	4.0	257.3	45	\bigcirc

Table 3: Welding Condition Table (AgOFC, L=50 mm)



Figure 3: 5th, 6th and 8th test piece.

2.3 接合部の表面および裏面の拡大写真

良好な TIG 溶接が行われたサンプルを半割し、表側 と裏側の溶接ビード部の拡大写真を Figure 4 に示す。両 者共に送り速度(257.3 mm/min)と溶接時のパルスの繰り 返し(4Hz)に合致した溶け跡が確認できる。その溶け跡 に対してほぼ垂直に結晶粒界が並ぶ状況も確認でき、 溶融後の冷却過程において温度勾配の向きを反映した 模様となっている。



Figure 4: Enlarged picture of the front (left) and back (right) side of the Ag-OFC tube welding bead.

2.4 走査型電子顕微鏡(SEM)観察とEDS 分析

良好な溶接条件で行われた TIG 溶接部断面の SEM 画像および EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) 分析の結果をそれぞれ Figure 5,6 に示す。分析には、 日立ハイテク社製卓上 SEM Miniscope TM3000 および 同 SEM に搭載された Bulker 社 EDS システムを使用し た。SEM による観察ではビード部断面は内部にボイドや クラックなどの欠陥は無く、EDS では母材測定結果には 断面を研磨した際に残留した研磨剤由来のシリコンがや や多く検出されているものの、溶接ビード部の組成は母

材とほぼ同じで良好な溶接接合がされていると判断でき



Figure 5: SEM images of the tube cross section. The left image is the AgOFC tube base material, the right image is the TIG welding bead part.



Figure 6: EDS analysis results. The upper figure is the base material of the AgOFC pipe, the lower figure is the TIG welding bead part.

2.5 溶接時の温度評価

今回の TIG 溶接は良好な接合が得られる条件は従来 の溶接と比べ範囲が狭く、特に温度管理が成否を決め る重要な条件であることが試験を通してわかってきた。 TIG 溶接時の AgOFC 管の温度分布について放射温度 計によるその場観測を行ったセットアップおよび測定結 果を Figure 7 に示す。

一般的に金属の放射率は 0.1 以下と低く放射温度計 による測温は難しいため、耐熱性の黒体塗料(ジャパン センサー(株)製 JSC-3号、放射率0.94)を溶接ビード部 を避けて塗布する前準備を行っている。放射温度計カメ ラは日本アビオニクス社製 R500EX-Pを用いた。溶接時 のアークを直接見ないようにカメラを配置し、溶接工程お よそ数分間を10Hzの繰り返しでサーモグラフィ画像デー タを取得保存し、その後オフラインで温度分布を分析し た。

PASJ2018 THP110



Figure 7: The radiation thermometer setup (left) and the thermographic image during welding. Images from the top, during preliminary heating, at the start of actual welding, at the first lap of actual welding, and at the end of the welding process.

前述の溶接のセットアップでは、アーク発生部から約 15mmの位置の温度が本溶接前の予備加熱でおよそ 350℃程度、本溶接1週目で約450℃程度になっている。 溶接終了段階においておよそ 500~550℃程度で表面 および内面共に良好な TIG 溶接接合が得られ、それ以 上では深く溶けすぎて内側に溶接ビードが盛り上がるま たは溶け落ちて穴が開く状態となった。今回のセットアッ プでは溶接終了時の温度が管のほぼ全体で軟化温度 の350℃を超えることが判明した。さらに、溶接時に管を 固定支持するチャック固定側の管の温度がアルゴンガス を供給する側よりも温度分布が高くなる傾向があり、 チャック部への熱伝導で熱が逃げる以上にアルゴンガス の流れの影響による熱流入が大きい可能性があることが わかった。管内部に流す不活性ガスの流量も溶接の温 度管理の上で注意が必要と考えられる。

2.6 ICF70 フランジ付き AgOFC 管突合せ溶接

AgOFC 管の TIG 溶接条件が分かったところで、TIG 溶接部を含む試験ダクトを製作し、超高真空の生成に問題が無いかを確かめる実験を行った。試験ダクトは市販のステンレス製 ICF70 フランジに AgOFC 管(外径 28mm、内径 25mm、長さ 50mm)を電子ビーム溶接で接合したものを4つ準備し、2つを管部で TIG 溶接を行った。

1本目の試験は前回最後に行った試験(AgOFC, L=50mm)と同条件で行った。結果、盛り上がりが 0.3mm 以上の大きい裏波ビードとなった。前回の試験では管端 にアルミ製のアルゴン供給冶具、排出側にはアルミホイ ルを詰めていたのに対し、電子ビーム溶接されたSUS製 の ICF70 フランジに変わったことで熱伝導が変わり、熱 が逃げづらくなったためと思われる。2本目の試験は溶 接電流を155Aから150Aにパルス電流を45Aから40A に小さくした結果、盛り上がりが0.3mm以下に収まり良好 な裏波ビードを得られる事が出来た。

3. 真空試験

真空試験を行う前に脱脂洗浄としてアセトンおよびソ ルミックス(エタノールとメタノールの混合液)で管内部に 対して約5分の超音波洗浄を行い、その後に超純水の 流水で内部を洗い流して乾燥させた。この2 セットの短 い試験ダクトをつなげて排気装置に接続し、超高真空生 成のためにベーキングを実施した。真空試験を行った時 のダクト部の写真および真空システムの概要図を Figure 8 に示す。試験中の真空は電離真空計(キャノンアネル バ社製 M-336MX)、残留ガス分析は四重極質量分析 器(インフィコン社製 Transpector2 H100M)を用いて計 測を行った。ベーキング時の管部温度は NEG コーティ ングを十分活性化できる 250℃以上となるようヒーターを 設置し、約 270℃で 24 時間保持した。真空試験時の残 留ガス分析結果を Figure 9 に示す。



Figure 8: A photograph of the two AgOFC ducts at the time of vacuum test (left) and a schematic view of the rough pumping system used at the vacuum test (right).

PASJ2018 THP110



Figure 9: Results of RGA spectrum during baking test. Before baking, at the beginning of baking, at the end of baking, after baking, respectively from the top row in order.

ベーキング前の圧力 2.0E-6 Pa 時の残留ガスは一般 的な超高真空装置の大気開放後のスペクトルと同等で あり、異常な放出ガスは無く、ベーキング時の初期には 炭化水素系のガスが多少放出されるものの、ベーキング 終盤にはそれらも十分低くなり、常温に戻った状態では 圧力は 1.6E-7 Paとなって一般的な超高真空の残留ガス スペクトルが得られている。(やや水の分圧が高い理由 は装置に隔膜真空計など高温でベーキングできないシ ステムを含むためと推測している。)

試験の前後で He によるリークテストを実施し、使用したリークディテクタのバックグラウンドレベル(5E-11 Pa m³/s)でリークは検出されなかった。最後にヒートサイクル 試験を行った。約 250℃までの加熱と冷却を 10 回繰り返 し、溶接個所、フランジともにリークの発生はバックグラウ ンドレベル(1.5E-11 Pa.m3/s)で検出されなかった。今回 実施した AgOFC 管の TIG 溶接は十分超高真空仕様に 耐えうることを確認した。

まとめ

リン脱酸銅および AgOFC 管の TIG 溶接を様々な条 件で行い、良好な溶接が得られる条件を割り出し、再現 性良く良好な溶接が実現できることを示した。そして、超 高真空試験を行うための AgOFC 管同士の接合部に TIG 溶接を用いた短ダクトを製作し、ベーキングおよび 残留ガス分析を行い、その結果から超高真空生成に適 した接合であることを確認した。

溶接部の熱容量、温度の境界条件が異なると良好な TIG 溶接が行える条件も変わってしまうため、今後は溶 接部周りに水冷式の冶具を付けるなど温度の境界条件 を固定、かつ軟化温度を超える領域を最小限化し、様々 な形状の銅製ダクトの管部溶接に対し安定した TIG 溶 接が行える工夫が不可避と考えている。

謝辞

今回の AgOFC 管の TIG 溶接を試みるきっかけとなっ た CERN の NEG コーティング用 AgOFC ダクト製作工程 に関して CERN 真空グループ Pedro Costa Pinto 博士よ り溶接時の動画など多くの情報を提供頂きました。放射 温度計による TIG 溶接時の温度計測について日本アビ オニクス株式会社の小新井あき氏、松井基臣氏のご協 力をいただきました。この場をおかりして感謝申し上げま す。

参考文献

[1] KEK 放射光 CDR;

http://www2.kek.jp/imss/notice/assets/2016/10/31/KEKL S_CDR_161031.pdf